

邀请函

近两年是智能超表面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）得以最终在5G-Advanced与6G工程化落地并规模商用的关键时期。为促进该领域的技术与产业化推进，促进领域专家学者与产业需求之间的交流，现于2023年2月12日9:00-18:30在杭州龙湖皇冠假日酒店举办主题为“新维度，新范式”的**第二届智能超表面（RIS）技术论坛**。

本次论坛是浙江省人民政府和杭州市人民政府指导，智能超表面技术联盟和杭州钱塘新区管理委员会主办，杭州大创小镇管理办公室、杭州市钱塘区信息高等研究院、中兴通讯、中国联通、中国移动、中国电信、中国信息通信研究院、东南大学、清华大学、北京邮电大学和电子学会通信分会联合承办，并由智能超表面技术论坛其他成员协办。

现诚邀贵单位专家能够莅临本次论坛，共同探讨RIS技术及产业发展！

第二届智能超表面（RIS）技术论坛会务组
中国电子学会通信分会



2023年2月

(2023 年) 第一届智能超表面技术论坛

(参会回执)

参会代表 姓名	性别	工作单位及职务 (在 校学生请填写学校)	Email & Mobile	是否用午餐
			Email: Mobile:	

参会回执反馈邮箱: secretariat@risalliance.com

会议联系人: 王老师 18503066433

